



Title of Change:	Cancellation of FPCN22701X - Mold compound conversion from EME-G750N to EME-G770HCD for X2DFN devices assembled in ON Semiconductor, Leshan facility.	
Proposed First Ship date:	16 Dec 2020 or earlier if approved by customer	
Contact Information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or Jim.Peng@onsemi.com	
PCN Samples Contact:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or PCN.samples@onsemi.com Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.	
Additional Reliability Data:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office	
Type of Notification:	This is a Final Product/Process Change Notification (FPCN) sent to customers. FPCNs are issued 90 days prior to implementation of the change. ON Semiconductor will consider this change accepted, unless an inquiry is made in writing within 30 days of delivery of this notice. To do so, contact PCN.Support@onsemi.com	
Marking of Parts/ Traceability of Change:	Assembly Date Code	
Change Category:	Assembly Change	
Change Sub-Category(s):	Material Change	
Sites Affected:		
ON Semiconductor Sites	External Foundry/Subcon Sites	
Leshan Phoenix Semiconductor, China	None	
Description and Purpose:	<p>This is an update notification of FPCN22701X announces the cancellation of previously announced change.</p> <p>As a result of this announcement the BOM will remain as the original BOM.</p> <p>There are no product material changes as a result of this announcement.</p> <p>There is no product marking change as a result of this announcement.</p> <p>All of the list affected parts will still remain unchanged.</p>	
Reliability Data Summary:	N/A – FPCN22701X is cancelled.	
Electrical Characteristics Summary:	Electrical characteristics are not impacted.	



List of Affected Parts:

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the [PCN Customized Portal](#).

Part Number	Qualification Vehicle
ESDM3051N2T5G	NSPU3051N2T5G
ESD5581N2T5G	NSPU3051N2T5G
ESD7241N2T5G	SZESD7551MXWT5G
ESD7410N2T5G	NSPU3051N2T5G
ESD7462N2T5G	SZESD7551MXWT5G
ESD7551N2T5G	SZESD7551MXWT5G
ESD7571N2T5G	SZESD7551MXWT5G
ESD8551N2T5G	SZESD7551MXWT5G
ESDM3551N2T5G	NSPU3051N2T5G
ESDU3121MXT5G	NSPU3051N2T5G
NSR201MXT5G	NSR0240MXWT5G

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



最終製品 / プロセス変更通知

文書番号# : FPCN22701X1

発行日: 10 Dec 2020

変更件名:	FPCN22701X のキャンセル - オン・セミコンダクターの樂山工場 (中国) で組み立てられる X2DFN 製品のモールドコンパウンドを EME-G750N から EME-G770HCD に変更	
初回出荷予定日:	10 Dec 2020	
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または Jim.Peng@onsemi.com にお問い合わせください。	
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または PCN.samples@onsemi.com にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。 サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。	
追加の信頼性データ:	お客さまの地域のオン・セミコンダクター営業所または にお問い合わせください。	
通知種別:	これは、お客様宛の最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) です。FPCN は、変更実施の 90 日前に発行されます。 オン・セミコンダクターは、この通知の送付から 30 日以内に書面による問い合わせがない限り、この変更が承諾されたものとみなします。お問い合わせは、 PCN.Support@onsemi.com 宛てにお願いします。	
変更部品の識別:	組立日コード	
変更カテゴリ:	組立の変更	
変更サブカテゴリ:	材料の変更	
影響を受ける拠点:		
オン・セミコンダクター拠点:	外部製造工場 / 下請業者拠点:	
Leshan Phoenix Semiconductor, China	無し	
説明および目的:	<p>これは以前 FPCN22701X にてアナウンスした変更内容のキャンセルをお知らせする更新通知です。</p> <p>この更新により、BOM (部材) は元の BOM (部材) のままとなります。</p> <p>今回のアナウンスに伴う製品材料の変更はありません。</p> <p>今回のアナウンスに伴う製品マーキングの変更はありません。</p> <p>影響を受ける部品の一覧の全てに変更はありません。</p>	
信頼性データの要約:	該当なし - FPCN22701X はキャンセルされます。	
電気的特性の要約:	電気的特性への影響はありません。	



最終製品 / プロセス変更通知

文書番号# : FPCN22701X1

発行日: 10 Dec 2020

影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
ESDM3051N2T5G	NSPU3051N2T5G
ESD5581N2T5G	NSPU3051N2T5G
ESD7241N2T5G	SZESD7551MXWT5G
ESD7410N2T5G	NSPU3051N2T5G
ESD7462N2T5G	SZESD7551MXWT5G
ESD7551N2T5G	SZESD7551MXWT5G
ESD7571N2T5G	SZESD7551MXWT5G
ESD8551N2T5G	SZESD7551MXWT5G
ESDM3551N2T5G	NSPU3051N2T5G
ESDU3121MXT5G	NSPU3051N2T5G
NSR201MXT5G	NSR0240MXWT5G